3000200 04-18 A

ParaCore® 25 ml

Gebrauchsinformation DE

Definition
ParaCore ist ein dualhärtendes, röntgenopakes Stumpfaufbaumaterial auf Basis von Polyethylenglykol-Di-Methacrylat. Es eignet sich für Wurzelstiftzementierung.

RelyX™ Adhesive Verbindungselemente, selbstadhäsiv-konkurrierendes Adhäsiv-System für Schmelz und Dentin. Es besteht aus einem Non-Rinsed Conditioner und einem chemisch härtenden Adhäsiv (Adhesive A und B).

Farben
ParaCore wird in zwei Farben angeboten:
- Dentin, für ästhetische Restaurationen
- White, zur Unterscheidung von der Zahnstruktur

Zusammensetzung
ParaCore enthält:
Methacrylat
Fluorid
Bariumglas
Anorganische Kieselsäure

Paradual-Non Rinse Conditioner (NRC) enthält:
Ethanol
Acrylamidosulfonsäure
Methacrylat

Paradual Adhesive A enthält:
Methacrylate
Methacrylamide
Initiatoren

Paradual Adhesive B enthält:
Ethanol
Wasser
Initiatoren

Technische Daten
Gemäß ISO 4049
Durchschnittliche Füllerpartikelduchmesser: 2 µm
Füllerpartikelverteilung: 0,1 - 5,0 µm
Füllervolumfüllgrad: ca. 52 %
Gewichtsfüllgrad: ca. 74 %

Klinische Zeiten
Die Polymerisation beginnt mit dem ersten Kontakt von Base und Catalyst.

	Raum-temperatur 23 °C / 73 °F	Intraoral 37 °C / 99 °F
Verarbeitungszeit	ca. 80 s	ca. 30 s
Aushärtungszeit (ohne Lichtaktivierung)	ca. 240 s	ca. 120 s

Verwendungszweck
Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Temperatur. Etwas Material auf ein Papierblatt ausspatzen. Gleichmäßig Base und Catalyst gleichmäßig aus der Öffnung austreiben. Damit wird eine optimale Mischung erreicht.

Die Öffnung der Kartusche mit Papiertuch abwischen. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.

Hinweis: Die Verarbeitungszeit des Materials (keine zwischenzeitlichen Verzögerungen) gewährleistet eine optimale und zeitsparende Verarbeitung.

1. Auswählen eines passenden Wurzelstifts System (z.B. Para-Post® Fiber or ParaPost® Taper Lux™).
2. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben vorbereiten.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
3. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
4. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschuss entfernen. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
5. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
7. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

8. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten.
9. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
10. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
11. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
12. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
13. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
14. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
15. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
16. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

17. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen aktiv einbürsten.
18. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
19. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
20. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
21. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
22. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
23. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
24. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
25. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

26. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen aktiv einbürsten.
27. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
28. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
29. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
30. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
31. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
32. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
33. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
34. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

35. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen aktiv einbürsten.
36. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
37. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
38. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
39. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
40. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
41. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
42. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
43. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

44. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen aktiv einbürsten.
45. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
46. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
47. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
48. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

Anwendung Paradual-Non Rinse Conditioner:
49. Non-Rinse Conditioner in die Tiefe/Breite dispensieren.
50. Non-Rinse Conditioner für mindestens 10 sec in die auffweitete Wurzelkanal und auf die Kontaktflächen (Papierspitzen) aktiv einbürsten. Überschüssiges Material mit Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen.
51. Anschließend mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Anwendung Paradual Adhesive:
52. 6 mm Tiefen Adhesive A mit einem Tiefen Adhesive B mischen.

Hinweis: Unterschiedliche Farbe bedeutet 2-mal ab Mischbeginn (aus dem Kühlschrank). Höhere Temperaturen beschleunigen das System.

53. Das gemischte Adhesiv mit einem Pinsel auf die Kontaktflächen aktiv einbürsten.
54. Anschließend die gesamte Bondschicht mit einem sanften Luftstoß für 2 s verblasen.

Wichtig: Die Zeit zwischen dem Auftragen des Adhesivs und dem Zementieren beträgt dann maximal 30 sec. Bei Verwendung von anderen Wurzelstiften ist.

Anwendung ParaCore:
55. Den Misching Tip aufsetzen und durch eine ½-Drehung im Uhrzeigersinn (90°) fixieren.
56. Wurzelkanal mit dem jeweiligen Paper Point (Papierspitze) aus dem Wurzelkanal entfernen.
57. Wurzelkanal gemäß den jeweiligen Herstellerangaben trocknen.

	Raum Temperatur 23 °C / 73 °F	Intraoral 37 °C / 99 °F
Working Time (ca. 80 s)	ca. 80 s	ca. 30 s
Setting Time (not including working time)	ca. 240 s	ca. 120 s

Working Time
Working time is dependent upon temperature. Higher temperatures shorten working time; lower temperatures lengthen it. ParaCore is light sensitive and should not be exposed to intense light, especially the opening lens, for longer than 10 seconds during manipulation.

Exposure Time
Light cure for high fill load is halogen or LED polymerization device: intensity > 800 mW/cm2; 20 seconds per side/surface; light cure. Lower intensity/shorter intensity light results in a correspondingly longer light curing.

Chemical Hardening
ParaCore hardens chemically within around 4 minutes. Polymerization begins upon first contact between base and catalyst.

Indications
Tooth shades: Dentin and White are available for all types of root canal posts
- Core build-ups

Contra-indications
Hypersensitivity to any of the elements within ParaCore, Paradual product or Paradual. If the working area can not be kept dry, ParaCore is not the appropriate.

Side effects
Elements of ParaCore may lead to sensitivity or an allergic reaction for patients with a predisposition.

Interactions
Phenolics and other substances (e.g. zinc oxide eugenol) may inhibit the setting or contact with Paradual, since they will inhibit polymerization.

Application
Isolation of the tooth
Apply ParaCore directly or used mixing tip. Extrude a small amount of material directly out of the syringe onto a paper pad or into a mixing well. Dispense equal lengths of base and catalyst. Use a mixing extrudate. This will ensure that optimal mixing is achieved.
Immediately wipe the syringe tip with a paper towel/ tissue. Attach the mixing and twist clockwise (90 degrees) to lock in place.

Note: It is not recommend to use ParaCore material into the root canal.

13. Coat the root canal post completely with the mixed material. Insert the post into the root canal and remove excess material with a paper point. Remove excess ParaCore material using the appropriate instrumentation. After each use, disinfect the mixing tip with disinfectant and do not remove.
14. Prepare the core build up as soon as the ParaCore material has completely cured. The ParaCore material can be light cured for 30 to accelerate polymerization or to reduce the overall curing time.

6. Core Build-Ups
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Dispense Non-Rinse Conditioner into the mixing well.
2. Apply Non-Rinse Conditioner into the root canal preparation. Carefully scrub with a brush. Massage for 30 s.
3. Dry excess Non-Rinse Conditioner using a gentle stream of air for 2 s.

Hinweis: 37 % phosphoric acid can be used for etching instead of Non-Rinse Conditioner according to manufacturer's instructions.

Applying Paradual Adhesive
4. Mix one drop of Adhesive A together with one drop of Adhesive B for a couple of seconds.

Note: The working time is 2 min from the start of mixing (when material is stored in the refrigerator). Higher temperatures will accelerate the setting time of the material.

5. Apply mixed adhesive components into the prepared root space preparation of the root canal and onto the contact surfaces (preparation/ cavity) using a brush. Massage for 30 s. Add a 2nd coat of mixed adhesive if a deep cavity is present.
6. Dry contact surfaces (preparation/ cavity) using a gentle stream of air for 2 s.

Applying Paradual Adhesive
7. Mix one drop of Adhesive A together with one drop of Adhesive B for a couple of seconds.

Note: The working time is 2 min from the start of mixing (when material is stored in the refrigerator). Higher temperatures will accelerate the setting time of the material.

8. Apply mixed adhesive components into the prepared post space preparation of the root canal and onto the contact surfaces (preparation/ cavity) using a brush. Massage for 30 s. Add a 2nd coat of mixed adhesive if a deep cavity is present.
9. Dry contact surfaces (preparation/ cavity) using a gentle stream of air for 2 s.
10. Remove excess adhesive from the root canal using a paper point.
11. Dry adhesive bond layer using a gentle stream of air for 2 s.

Note: Too much adhesive residue will accelerate the setting time of the ParaCore material in the root canal.

Important: The overall time between applying the adhesive bond layer and the ParaCore material can be up to 30 sec if time is exceeded, repeat the procedure again starting from A.7.

Use of ParaCore to cement Post Posts
1. Remove the "screw" plug or mixing tip. Extrude a small amount of material directly out of the syringe onto a paper pad or into a mixing well. Dispense equal lengths of base and catalyst. Use a mixing extrudate. This will ensure that optimal mixing is achieved.
12. Immediately wipe syringe tip with a paper towel/ tissue. Attach the mixing tip and twist clockwise (90 degrees) to lock in place.

Note: It is not recommend to use ParaCore material into the root canal.

13. Coat the root canal post completely with the mixed material. Insert the post into the root canal and remove excess material with a paper point. Remove ParaCore material using the appropriate instrumentation. After each use, disinfect the mixing tip with disinfectant and do not remove.
14. Prepare the core build up as soon as the ParaCore material has completely cured. The ParaCore material can be light cured for 30 to accelerate polymerization or to reduce the overall curing time.

7. Core Build-Ups
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Dispense Non-Rinse Conditioner into the mixing well.
2. Apply Non-Rinse Conditioner into the root canal preparation. Carefully scrub with a brush. Massage for 30 s.
3. Dry excess Non-Rinse Conditioner using a gentle stream of air for 2 s.

Applying Paradual Adhesive
4. Mix one drop of Adhesive A together with one drop of Adhesive B for a couple of seconds.

Note: The working time is 2 min from the start of mixing (when material is stored in the refrigerator). Higher temperatures will accelerate the setting time of the material.

5. Apply mixed adhesive components into the prepared post space preparation of the root canal and onto the contact surfaces (preparation/ cavity) using a brush. Massage for 30 s. Add a 2nd coat of mixed adhesive if a deep cavity is present.
6. Dry contact surfaces (preparation/ cavity) using a gentle stream of air for 2 s.

Applying Paradual Adhesive
7. Mix one drop of Adhesive A together with one drop of Adhesive B for a couple of seconds.

Note: The working time is 2 min from the start of mixing (when material is stored in the refrigerator). Higher temperatures will accelerate the setting time of the material.

8. Apply mixed adhesive components into the prepared post space preparation of the root canal and onto the contact surfaces (preparation/ cavity) using a brush. Massage for 30 s. Add a 2nd coat of mixed adhesive if a deep cavity is present.
9. Dry contact surfaces (preparation/ cavity) using a gentle stream of air for 2 s.
10. Remove excess adhesive from the root canal using a paper point.
11. Dry adhesive bond layer using a gentle stream of air for 2 s.

Note: Too much adhesive residue will accelerate the setting time of the ParaCore material in the root canal.

Important: The overall time between applying the adhesive bond layer and the ParaCore material can be up to 30 sec if time is exceeded, repeat the procedure again starting from A.7.

Use of ParaCore to cement Post Posts
1. Remove the "screw" plug or mixing tip. Extrude a small amount of material directly out of the syringe onto a paper pad or into a mixing well. Dispense equal lengths of base and catalyst. Use a mixing extrudate. This will ensure that optimal mixing is achieved.
12. Immediately wipe syringe tip with a paper towel/ tissue. Attach the mixing tip and twist clockwise (90 degrees) to lock in place.

Note: Tiden mellem påføring af adhesive og cementering af ParaCore materialet kan op til 30 sec hvis tiden overskrides repeteres processen fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
1. Fjern "skruehætten" eller blandespidsen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

8. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørk av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Hinweis: 37 % Phosphorsäure kann anstelle von Non-Rinse Conditioner (Reihe gemäßen Herstellerangaben verwendet werden.

Applying Paradual Adhesive
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturer gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Bruk av ParaCore til cementering av rodstifter
11. Fjern "skruehetten" eller blandespissen. Press ut litt av den blanede materialet fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

9. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturer gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
11. Fjern "skruehætten" eller blandespissen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

10. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturer gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
11. Fjern "skruehætten" eller blandespissen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

11. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturer gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
11. Fjern "skruehætten" eller blandespissen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

12. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturen gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
11. Fjern "skruehætten" eller blandespissen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

13. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturen gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

Vigtigt: Tidsrummet mellem applicering af adhesiv og cementering bør ikke overskrides i 30 sek. Ellers skal processen gentages fra A.7.

Brug af ParaCore til cementering af rodstifter
11. Fjern "skruehætten" eller blandespissen. Press ulitid ud en liten mengde materialer fra sprøyten på et papirark eller i en blanderuge. Dispenser like mye av base og katalysator. Dermed vil en optimal blanding oppnås.
12. Fjern med en gang overskuddet fra sprøyten. Sett på blandespissen og vri den med klokken (90grader).

Tilvirkp: Det anbefales ikke å bruke en lentulosal for å påføre ParaCore materialet inn i rotkanalen.

13. Dekk stiften helt med den blandede ParaCore materialet. Sett stiften i rotkanalen og fjerne overskudd med tørk. Fjern overskudd av ParaCore materialer med en passende instrument. Desinfiser den brukte blandespissen og sprøyte med desinfeksjonsmiddel og la den stå.
14. Prepare til konsoupoppbygging så fort ParaCore materiale har herdet. Lys herdet ParaCore materialet i 30 sekunder raker kan også forkortes i 30 s for å fremskynde herdingen og redusere den totale herdetiden.

14. Konsu opoppbygging
Paradual-Non Rinse Conditioner:
1. Hell Ett Non Rinse Conditioner i blandegrunnen.
2. Påfør Non-Rinse Conditioner i rotkanalen og gnikk i hele tiden med en børste og gni i 30 s.
3. Tørr av overskudd av Non-Rinse Conditioner med et lett luftstykk i 2 s.

Påføring av Paradual Adhesiv
4. Blanding av Adhesiv A med en dråpe Adhesiv B i dappenglasset.

Hinweis: Arbeidstiden er 2 min fra blandingstiden (for kjølevarer). Høyere temperaturen gjør produktet herdetiden kortere.

5. Applisser den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
6. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
7. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsiktigst i 2 sek med luftspray.

Bemærk: Overskydende adhesiv fremskynder hardningen af ParaCore materialet i rodkanalen.

8. Applicer den blandede adhesiven på konkaviteten og kontaktflatene (preparation/kavitet) med en pensel. Gnid det i 30 sek. Det kan eventuelt anvendes en ny/ny for at sikre, at hele rodkanalen fuktes.
9. Tørr av overskyldende adhesiv fra rodkanalen med papirspisser.
10. Tørr adhesivlaget ved et blåse forsi

ParaCore® 25 ml

10. Hanesate ParaCore nenoregsdetmeno na nogrotnenovnyi ioog. Poxe. Nocoke. Ioxoxoxoxo onectete cocetnuno- nuii noxoxoxoxo desinfekuyuyuyuyuu cocteane (ne cmeiaite eno).

Primenenie. Po xpoxo nozoxoxoxoxoi zone dolxno noxo- xoxoxoxoi xenne 1 ce xoxoxoxoi oboyxoxoi cnepeiiyu- ycbu. vtoibe oiecteiiuete nebolbiuimi zdpeem zaxaxa.

11. Cocte xoxoxo nonoxoxoxoxoxoi ioo. Ipeictaxeie cxeia ipe ycxopenne npoxoca oteepaiaeme eine oiecteiiuete xoxoxoxoxoi nozoxoxoxoxoi eindeiiyuyuyuyuu cxeia.

**Onoxoxoxoxox